



2022年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
 (J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
 問 合 わ せ 先 IR 室 室長代理 野 田 耕 一
 (0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による華泰連合証券との上場に関するアドバイザリー契約の締結、
 および 中国証券監督管理委員会による登録のお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、現在、上海証券取引所科创板市場での上場準備に入っているパワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社である江蘇富楽華半導体科技股份有限公司（以下、「FTSJ」）が、このたび中国の華泰連合証券有限責任公司（住所：中国深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号、法定代表人 江禹、以下「華泰連合証券」）と上場に関するアドバイザリー契約を締結し、当該契約に基づき、華泰連合証券が上場に関する審査開始について中国証券監督管理委員会（以下「証監会」）へ登録受理されましたので、以下の通りお知らせ致します。

なお、本登録により、科创板市場への上場に向け更に一歩前進出来たものと考えております。当社としては、引き続きFTSJの上場に向けて、当社グループ一丸となって、準備を進めて参ります。

記

1. 本件概要

(1) アドバイザリー契約先	華泰綜合証券有限責任公司（香港上場の華泰証券の子会社）
(2) アドバイザリー契約締結日	2022年2月17日
(3) 証監会登録受理日	2022年2月23日
(4) 上場申請予定時期	2023年前半に上場申請（予定）

2. 子会社の概要

1)FTSJ

(1)	名 称	江蘇富楽華半導体科技股份有限公司（FTSJ）	
(2)	所 在 地	中国江蘇省東台市城東新区鴻達路18号	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	パワー半導体用基板の製造、販売	
(5)	資 本 金	344,689千中国元（約63億円） ※1中国元=18.19円	
(6)	設 立 年 月 日	2018年3月16日	
(7)	大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率	株主名 上海申和投資有限公司（FTS）	持ち分比率 66.69%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社であるFTSが議決権の66.69%を保有する子会社です。
		人 的 関 係	当社の代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

2) FTS

(1)	名 称	上海申和投資有限公司 (FTS)	
(2)	所 在 地	中国上海市宝山城市工業園区山連路 181 号	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	品質管理、技術研究開発管理、マーケティング管理、生産運営管理、資金管理、ブランド管理、その他関連事業	
(5)	資 本 金	1,555,995 千中国元 (約 283 億円) ※ 1 中国元=18.19 円	
(6)	設 立 年 月 日	1995 年 5 月 17 日	
(7)	大株主及び持ち分比率	株式会社フェローテックホールディングス 100%	
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社100%連結子会社
		人 的 関 係	当社の代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任
		取 引 関 係	購買代行、債務の保証及び資金の貸付

3. 今後の見通し

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

以上